

COMPTE-RENDU DE REUNION DU COMITE DIRECTEUR D'ACSIEL ALLIANCE ELECTRONIQUE
Tenue le 7 juin 2018
A l'Espace Hamelin – Paris

Présents

STMICROELECTRONICS	ESTIENNE Jean-Luc
AENEAS	BEDRAN Caroline
ANRITSU	FAUXPOINT Eric
ATEMATION	HAGEGE Bernard
CEA-LETI	LEQUEPEYS Jean-René
AIRBUS Defence and Space	PERLANT Frédéric
RADIALL	VALLET Gérard
TDK ELECTRONICS	PONTHIEUX Arnaud
TELEDYNE/E2V	MARCELOT Eric
WÜRTH Elektronik	LOOS Thomas
ACSIEL	RIZZO Gilles

Excusés ou représentés

AOIP	LESTIENNE Nicolas
ACB/ATLANTEC	RIGON Gilles
AXON'Cables	PUZO Joseph
CIRCUIT IMPRIME FRANÇAIS	ALBRIEUX Philippe
IFTEC	ALBRIEUX Pierre-Jean
KEYSIGHT	NEEL Benoît
MURATA	MURRAY Franck
NATIONAL INSTRUMENTS	DRAPPIER Frédéric
NXP	SENECHAL François
SEICA	DUPOUX Stéphane
SOFRADIR	DELEPAU Jean-François
SOITEC	BERIOT José
SMITHS Connectors	RAMEZ Michel
TRESCAL	DELRIEU Olivier

1. Agenda

Le Président **Jean-Luc ESTIENNE** accueille chaleureusement les membres du **Comité Directeur d'ACSIEL Alliance Electronique** et présente l'agenda de réunion, lequel est approuvé par les participants.

2. Rappel des règles de concurrence

Le Délégué Général, Gilles Rizzo rappelle les règles de concurrence à respecter au cours de cette réunion s'appuyant sur la charte FIEEC en la matière (ci-jointe à ce compte-rendu).

3. PV de la précédente réunion

Aucune remarque n'ayant été formulée au préalable, ou au cours de cette réunion, le procès-verbal de la précédente réunion du Comité Directeur d'ACSIEL Alliance Electronique est approuvé à l'unanimité.

4. Intervention de Monsieur FAIVRE de la DSGI (cf. recommandations en pièce jointe)

Monsieur FAIVRE, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DSGI), présente les principes et recommandations d'usage contre la fraude informatique auprès des entreprises, pour la protection de l'information, sujet qui est particulièrement sensible dans notre secteur des hautes technologies soumis à un espionnage industriel permanent. Intervention très appréciée des participants qui sera reconduite à un public élargi.

Action : Prévoir 2 à 3 heures d'ici fin d'année, G. RIZZO

5. Comité stratégique de filière (CSF)

Création du CSF « Industries Electronique » !

Eu égard aux enjeux et propositions de projets structurants portés par la filière de l'électronique et du logiciel embarqué, le COMEX du Conseil National de l'Industrie (CNI) a acté la création du CSF « Industrie Electronique » le 28 mai dernier. Nous avons accueilli avec une grande satisfaction cette décision qui est majeure pour la reconnaissance de notre filière et qui est le fruit d'un travail intense de notre syndicat qui s'est beaucoup investi pour initier le processus et bâtir le projet.

Le CSF devra pouvoir élaborer, avant la fin de l'année 2018, un contrat de filière autour d'un nombre limité de projets structurants sélectionnés parmi ceux ayant le plus fort impact en termes de compétitivité et de développement. Le CSF devra également pouvoir définir une gouvernance (bureau) qui sera en charge du pilotage du contrat de filière et préparera son actualisation en tant que de besoin. Ce bureau se réunira **trimestriellement pour le suivi opérationnel des projets et fera le point annuellement lors d'une réunion plénière** d'actualisation du contrat ouverte à l'ensemble des membres des syndicats.

- Composition du bureau CSF « Industrie Electronique »

Fonction	Personnalité
Président	Thierry Tingaud
Vice-Président	Vincent Bédouin
Membres représentant les industriels la recherche et l'enseignement	Cedric Demeure (Thales), Pascal Fernandez (Avnet), Jose Bériot (Soitec), J.F Clerc (CEA tech), Isabelle Guillaume (Minalogic), Virginie Hoel

	(IEMN Lille), Jocelyne Madec (Nova Tech), Remi Bastien (Renault)
Représentant de l'Etat	DG Entreprises
Représentant des OS	2 représentants

Délégué Général	A définir
Sous-groupes de travail	A définir et ouverts aux membres d'Acziel volontaires

- Elaboration du contrat de filière

Le contrat de filière devra être finalisé au plus tard le 22 novembre 2018 (réunion plénière du CNI présidé par le Premier Ministre).

L'objectif fixé est de pouvoir présenter un premier projet de contrat de filière le 10 septembre prochain lors du prochain Comex du CNI présidé par B. Lemaire. La signature du contrat de filière pourra intervenir à l'occasion d'une réunion plénière qui sera organisée courant octobre.

ACSIEL ainsi que 3 autres syndicats professionnels, le SNESE, le SPDEI et Embedded France (logiciels embarqués) fédérés sous la bannière FIEEC, sont mobilisés à la construction de ce contrat de filière qui représente une sérieuse opportunité pour les membres d'ACSIEL d'accroître leur visibilité et de proposer des projets collaboratifs pouvant faire l'objet de financements.

Pour mémoire les projets structurants s'articuleront autour des 5 thèmes suivant :

- Formation,
- Industrialisation,
- Transformation des entreprises,
- Innovation/R&D,
- International.

6. Pénurie composants

La situation ne semble pas s'améliorer pour les familles critiques.

Le séminaire, co-organisé par la FIEEC, ACSIEL, le SNESE et le SPDEI, dédié aux acheteurs de composants et systèmes, initialement programmé le 18 juin est décalé au **2 octobre** toujours à l'Espace Hamelin (trop d'annulations liées aux grèves des transports).

Rappelons l'objectif de ce séminaire : Informer, sensibiliser les acheteurs de composants, cartes et systèmes électroniques, des contraintes et critères à prendre en compte dans le processus de sélection et d'achat.

7. Communication

JTE/Electrons d'Or (26 juin Centre d'Affaires Trocadéro Paris) : Centrée sur les nouveaux véhicules électriques et autonomes et l'apport de l'électronique, plus de 200 participants déjà inscrits avec des interventions programmées de la FIEV, BOSCH, VALÉO, CEA et de nombreuses start-up innovantes.

JRE Grenoble (25 octobre au WTC) : «Save the date et lancement des réservations de stands prévus pour fin Juin.

Journée Plastronique (5 juin Lyon) : ACSIEL était co-organisateur avec Alizée Plasturgie, l'INSA, le CPE, l'Université de LYON et l'UIMM AURA. Avec 183 participants cette journée fut un succès autour d'une discipline en devenir. A noter les fortes implications des groupes SEB et Schneider.

Soirée adhérents : Programmées le 24 mai, ce fut un moment agréable de convivialité apprécié par les membres ayant pu se libérer.

Kit adhérents : Une maquette de démonstration a été présentée. Info à venir pour mise en service prochaine.

Measurement World : Projet d'un salon international de la mesure soutenu par le Symop, le CFM, le réseau Mesure et potentiellement ACSIEL (Collège Test et Mesure). Celui-ci pourrait se tenir en septembre 2019 au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, l'organisation logistique en serait confiée à GL Events. Réflexion à mener pour décision.

8. International

Bernard HAGÈGE, en sa qualité de vice-Président pour le Développement à l'International, présente un ensemble de propositions d'actions collectives (cf. présentation jointe).

Des priorités seront à définir. En conséquence le Comité Directeur suggère de bâtir un questionnaire résumant les pistes proposées qui sera adressé à l'ensemble des membres.

Action : B. HAGÈGE/G. RIZZO

9. Présentation d'AENEAS

Caroline BEDRAN, Directeur de l'Association européenne AENEAS présente son activité très orientée à l'international et dont la mission principale est de faciliter l'accès de ses membres aux programmes collaboratifs européens de la micro-électronique (Ecsel, Penta).

Présentation très appréciée des participants ouvrant des opportunités de projets collaboratifs, notamment pour les PME.

10. Calendrier prévisionnel des réunions en 2018

Des aménagements dans le déroulement des réunions du bureau et du CD sont demandés. En synthèse, il est décidé de programmer sur un même jour la **réunion du bureau de 10H00 à 12h30** et celle du **CD de 13h30 à 17h00**, avec repas ouvert à la fois aux membres du bureau et du Comité Directeur entre 12h30 et 13h30.

Pour rappel les dates retenues sont les suivantes :

21 février, 26 avril, 7 juin, **19 septembre, 21 novembre.**

La prochaine réunion est donc fixée au **19 septembre de 13H30 à 17h00** (les invitations Outlook suivront avec l'agenda prévisionnel).

11. Conclusion

Le Président Jean-Luc ESTIENNE conclut cette quatorzième réunion des membres du Comité Directeur d'ACSIEL Alliance Electronique, en les remerciant chaleureusement pour leur forte contribution à cette réunion et en souhaitant qu'ils soient plus nombreux les prochaines fois.

Paris, le 14 juin 2018

Le Président d'ACSIEL Alliance Electronique



M. Jean-Luc ESTIENNE

PJ : Présentation faite en CD - Charte FIEEC sur les règles de concurrence – Présentation AENEAS – Recommandation DGSI